

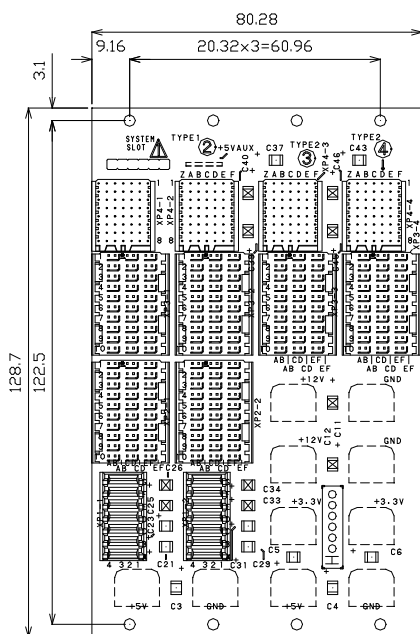
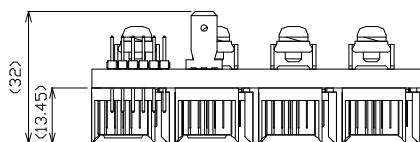
版	改 版 履 歴	年月日
1	初版発行 担当 勝田 梅木 承認 斉藤	10 01.19

< 基板仕様 >

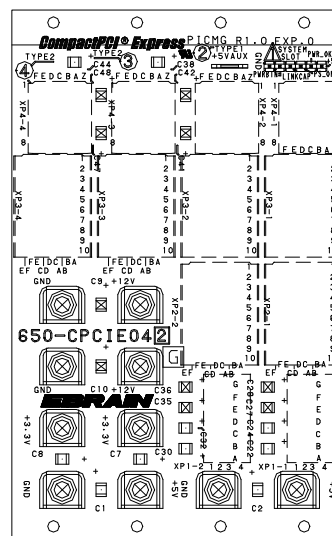
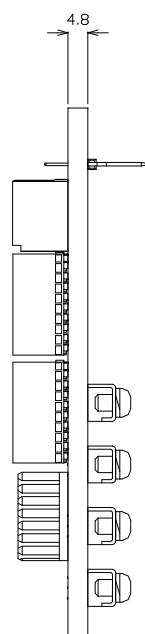
材質	層数	基板外形	入ル-ホール
FR-4	16層板	128.7×80.28 t=4.8	金フラッシュメッキ

< 部品構成 >

記号	部品名	型番	X-カ-	数量
	ZD1???	XP2: XC3C-1011-DZ	1x10	2
	ZD1???	XP3: 224222	ERNI	4
	eHM1???	XP4: 224057	ERNI	2
	電源コネクタ	5223995-4	AMP	2
	電源端子 30A M4	60800-578	1x10	10
	ファストリ端子	0216843-1	AMP	1
	スcrew	P12957-ZZZ	E BRAIN	0.2
	225kV275V 22uF 16V	EMK325BJ226MM-T	太陽誘電	20
	225kV275V 10uF 25V	TMK325BJ106MM-T	太陽誘電	20



部品面視



半田面視

RoHS対応品	電源容量 30A
---------	----------

CompactPCI Express PICMG R1.0 EXP.0			寸法 3/4	第三角法
材質		所要寸度	仕上及び処理	
担当	査閲	承認	親図面番号	部品番号
勝田	梅木	斉藤	650-CPCIE04-G	P26443-1D
10.01.19			P26443-1C	
10.01.19			S. H. T	
10.01.19				

外 観 図